

Elektrische Prüfung: 100 % bestanden

Endgültige Board thickness: $1.8 \pm 0.15 \text{ mm}$

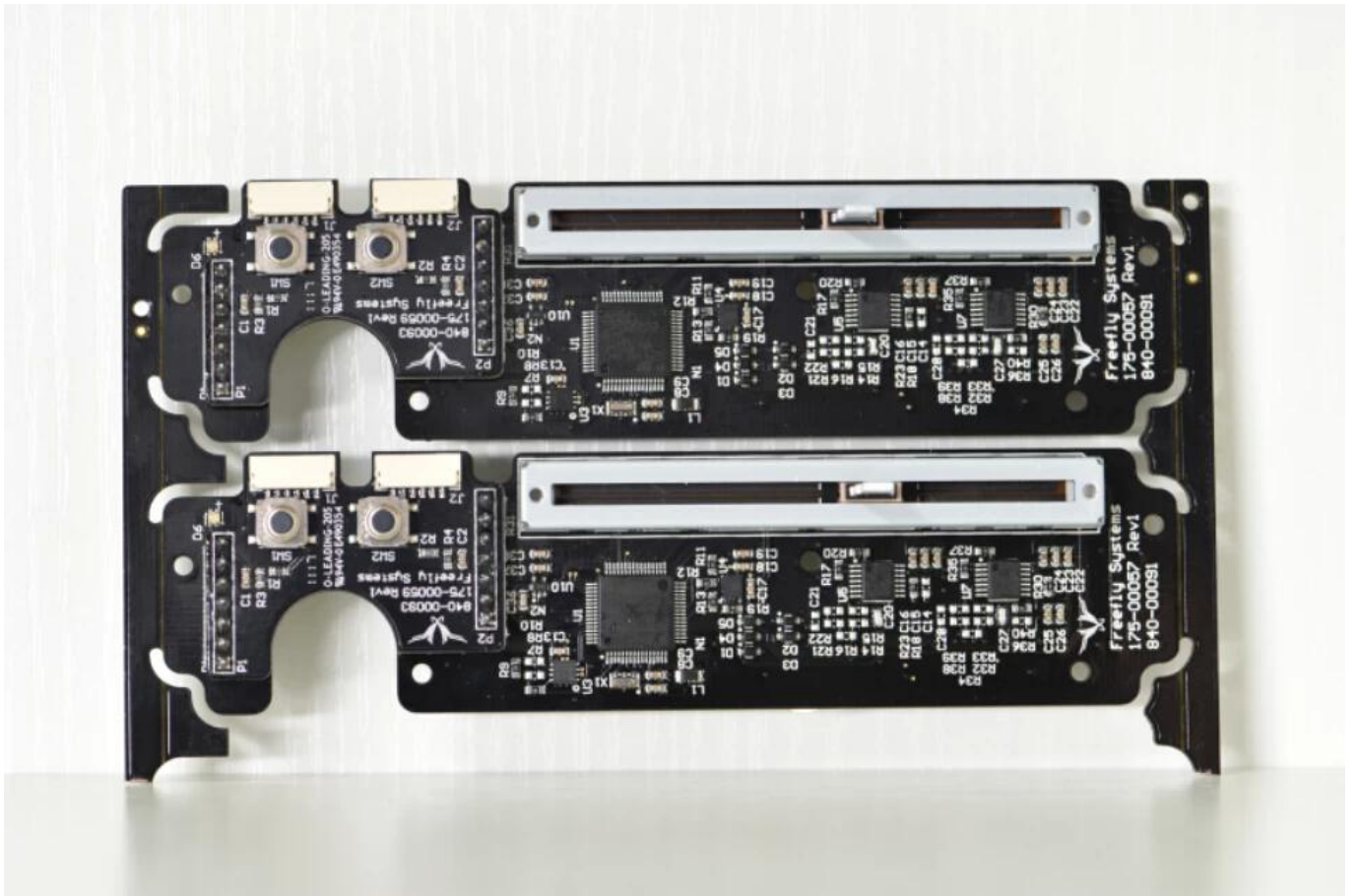
ABGANG: DIESES BOARD WERDEN CHEMISCH GOLD PLATTIERT NACH IPC-6012.
Dicke werden $.050 \mu\text{m}$ über $3\text{-}6 \mu\text{m}$ NICKEL.

KUPFERPLATTE LÖCHER MINDESTENS $.025 \text{ AVG}$, $.020 \text{ MIN}$... LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN,

Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails:	Vakuum verpackt
Anlieferungs-Detail:	7-10 Tage





[Leiterplattenbestückung, Leiterplatten, Leiterplattenhersteller in hoher Qualität](#)